附件1-1

2024年度苏州工业园区纳米公共服务平台

一次性导入补贴申报书

联系人： 联系电话： 联系人邮箱：

|  |
| --- |
| 一、企业基本情况 |
| 企业名称（盖章） |  |
| 组织机构代码 |  |
| 注册地址 |  |
| 注册时间 |  | 注册资本（万元） |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 中试工艺一次性导入新产品类别 | □第三代半导体 □MEMS □其他  |
| 主营业务简介 | （不超过100字） |
| 2023年度签订合同总金额（万元） |  | 2023年度技术合同成交额（万元） |  |
| 缴纳苏州社保从业人员数量（人） |  | 其中：研发人员数量（人） |  |
| 2023年度企业总收入（万元） |  | 2023年度研发投入金额（万元） |  |
| 2023年度服务企业数量（个） |  | 申报补贴金额（元） |  |
| （除上述内容外，可补充说明企业获得相关资质、市级以上荣誉、重大奖项、技术水平、行业地位、产学研合作情况等，不超过500字。） |
| 二、2023年度第三代半导体、MEMS新产品中试工艺开发一次性导入项目 |
| 项目1 | 项目名称 |  |
| 项目类别 |  |
| 项目情况简介（技术说明、市场情况） | （不超过500字） |
| 产品中试研发、流片和小规模生产情况 | （不超过500字） |
| 项目2 | 项目名称 |  |
| 项目类别 |  |
| 项目情况简介（技术说明、市场情况） | （不超过500字） |
| 产品中试研发、流片和小规模生产情况 | （不超过500字） |
| 项目3 | 项目名称 |  |
| 项目类别 |  |
| 项目情况简介（技术说明、市场情况） | （不超过500字） |
| 产品中试研发、流片和小规模生产情况 | （不超过500字） |
| 项目4 | 项目名称 |  |
| 项目类别 |  |
| 项目情况简介（技术说明、市场情况） | （不超过500字） |
| 产品中试研发、流片和小规模生产情况 | （不超过500字） |
| 项目5 | 项目名称 |  |
| 项目类别 |  |
| 项目情况简介（技术说明、市场情况） | （不超过500字） |
| 产品中试研发、流片和小规模生产情况 | （不超过500字） |
| 三、企业承诺 |
| 1.本单位自2021年1月1日至申报日期间信用状况良好，无严重失信行为。2.所有申报材料均依据申报要求，据实提供。3.切实履行相关承诺职责，自觉接受政府主管部门监督，配合相关年度考核工作，及时报送相关数据。如违背以上承诺，愿意承担相关责任。法定代表人（签名） 企业名称（公章）  日期：  |

附表：2023年度申报项目导入费用清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 | 产品 | 项目类型 | 项目阶段 | 导入费用（不含机台折旧）（元） |
| 苏州XXXX技术有限公司 | XXX123 | MEMS压力传感器  | 小批量生产 | 2,000,000 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 总费用（元） |  |

注：给予园区纳米公共服务平台第三代半导体、MEMS新产品中试工艺开发一次性导入补贴，单个产品可按导入费的20%，每个平台每年补贴金额最高200万元。